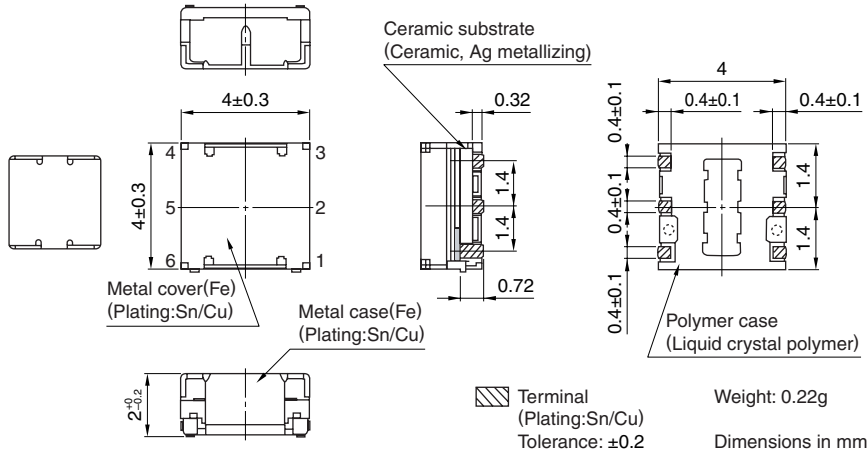


环行器/隔离器 SMD

CU系列 CU454

形状·尺寸

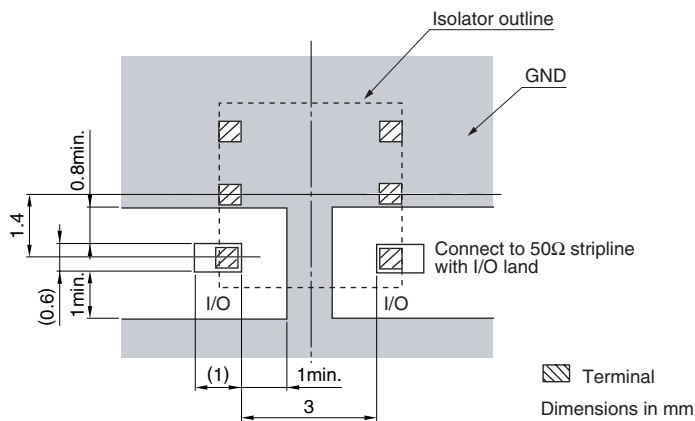


端子配置

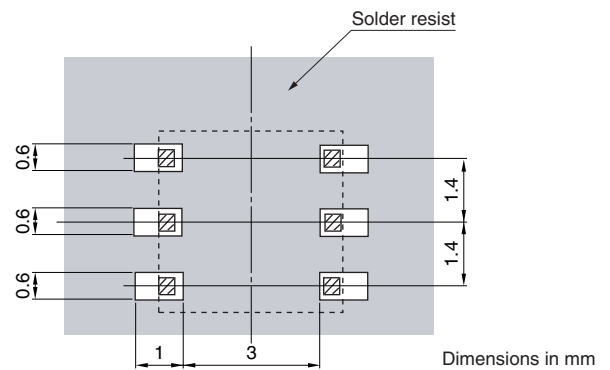
No.	A(CW)	B(CCW)
1	IN	OUT
2	GND	GND
3	GND	GND
4	GND	GND
5	GND	GND
6	OUT	IN

推荐印刷电路板图样

焊盘



抗蚀剂



电气特性

CU454□*11F-□*2-1TE1 (4x4x2mm Isolator)

*1 方向: CW 为 A, CCW 为 B

*2 中心频率

根据客户要求, 也可应对其他频率。

Use	频率范围 (MHz)	中心 频率 (MHz)	反向 损耗 最小 (dB)	正向损耗 最大 (dB)	VSWR 最大 $Z_0=50\Omega$	容许功率 (W)	内置仿真负载 (W)	温度范围 ($^{\circ}\text{C}$)	质量 (g)
DCS	1710 to 1785	1747.5	12	0.6	1.5				
	1805 to 1880	1842.5							
PCS	1850 to 1910	1880	13	0.6	1.5	2.5	0.6*	-35 to +85	0.22
	1930 to 1990	1960							
TD-SCDMA	2010 to 2025	2017.5	13	0.6	1.5				
WCDMA	1920 to 1980	1950	13	0.6	1.5				
	2110 to 2170	2140							

* 请将产品底面保持在 +85 $^{\circ}\text{C}$ 以下。